证券代码：300470　　证券简称：日机密封　　公告编号：2015-037

四川日机密封件股份有限公司
关于收到政府上市奖励资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到成都市武侯区人民政府金融办拨付的上市奖励资金 200 万元人民币。

根据成都市武侯区人民政府《关于印发<关于促进产业倍增的扶持政策（试行）>的通知》（成武府发[2013]81 号）文件精神，鉴于公司已于 2015 年 6 月 12 日在深交所成功挂牌上市，公司获得成都市武侯区人民政府上市奖励资金共计 200 万元人民币。公司将根据《企业会计准则》相关规定确认营业外收入，具体会计处理以会计师审计确认后结果为准。

请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十二日